

Corsair lancia H70, un nuovo kit di raffreddamento a liquido



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/watercooling/2624/corsair-lancia-h70-un-nuovo-kit-di-raffreddamento-a-liquido.htm>)

Da Corsair una nuova soluzione di raffreddamento a liquido compatibile con tutti i nuovi Socket



↔

Corsair ha sviluppato una nuova soluzione di raffreddamento a liquido all-in-one, l' H70.

Sulla base del modello H50, il nuovo prodotto della serie Hydra ha un piatto di rame migliorato, con pompa e serbatoio integrati ed un radiatore più spesso dotato di due ventole da 120 millimetri capaci di lavorare a 1600-2000 RPM, con una rumorosità media di 31.5 dBA.

Il dispositivo di raffreddamento H70 è compatibile con i Socket LGA775, LGA1156, LGA1366, AM2 e AM3 e sarà disponibile dalla prossima settimana. Attualmente lo si può trovare in pre-order ad un prezzo di 110 dollari.